|  |
| --- |
| **化學學門整合型計畫** **「Chemical Bonding - 化學鍵結計畫」** **構想申請書****計畫名稱（中文）：** **計畫名稱（英文）：** **全程執行期限：自民國** 年 月 日起至民國 年 月 日止**申請機構/系所（單位）：**  **主持人：**  **共同主持人：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **日期：**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **一、基本資料**  |  |
| 計畫名稱 | 中文 |  |
| 英文 |  |
| 計畫主持人 |  | 職稱 |  |
| 申請機構/系所（單位） |  |
| 全程執行期限 | 自民國 年 月 日起至民國 年 月 日止 |
| 計畫聯絡人 | 姓名（中文）： （英文）： 通訊地址： 電話：(公) (宅) (手機) 傳真號碼： E-mail：  |
| 國科會**化學學門整合型計畫 (Chemical Bonding - 化學鍵結計畫)** 構想申請書主持人聲明書：本研究計畫申請補助之內容，並未向 貴會或其他機構重複申請補助，如有不實情事，本人願負一切責任。特此聲明，以玆為憑。　　此致國科會計畫主持人簽章： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**二、申請補助經費**

金額單位：新台幣元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  執行年次補助項目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 全程總經費 |
| **業務費** |  |  |  |  |
| 研究人力費 |  |  |  |  |
| 耗材、物品、圖書及雜項費用 |  |  |  |  |
| 國外學者來臺費用 |  |  |  |  |
| **研究設備費** |  |  |  |  |
| **國外差旅費** |  |  |  |  |
| 移地研究 |  |  |  |  |
| 出席國際學術會議 |  |  |  |  |
| **管理費** |  |  |  |  |
| **合 計** |  |  |  |  |

附註：

1. 業務費為「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」個別費用之加總。
2. 研究人力費包含計畫主持人研究主持費、專任助理人員酬金、兼任助理人員酬金、臨時工資和博士級研究人員費用等。
3. 耗材、物品、圖書及雜項費用是與研究計畫直接有關之其他費用等。
4. 研究設備費指執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上，且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備。
5. 國外差旅費為移地研究及出席國際學術會議出國二項費用之加總。

**三、構想書內容（以4頁為限，字型大小為12 pt、標準字元間距與單行間距為準）**

1. 中、英文摘要。
2. 研究計畫背景、動機、具體目標以及計畫之重要性。
3. 整體計畫之分工合作架構之必要性及互補性。
4. 過去相關研究成果及表現 (著重於研究持續性、過去執行或參與整合型計畫的經驗)。